

## طراحی، بهینه سازی و ساخت پمپ کندوپاش یونی

غلامرضا بذرافشان<sup>۱</sup>، جواد رحیقی<sup>۱</sup>، ناصر وثوقی<sup>۲</sup> و امید سیفی<sup>۱</sup>

۱. پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) طرح ملی چشمئ نور ایران

۲. تهران، دانشگاه صنعتی شریف

پست الکترونیکی: bazrafshan@ipm.ir

### چکیده

این مقاله تأثیر پارامترهای مختلف پمپ کندوپاش یونی را بر اساس شبیه سازی پلاسمای سیمی و سپس فرایند ساخت پمپ کندوپاش یونی بر اساس شبیه سازی صورت گرفته ارائه خواهد شد. انتخاب پارامترها و طراحی پمپ بر اساس محاسبات و شبیه‌سازی‌های میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی و چگالی الکترون صورت گرفته است. چگالی الکترون نسبت به تغییرات شعاع سلول، ارتفاع سلول، ولتاژ آند و میدان مغناطیسی محاسبه و بهینه سازی شد. سرعت پمپ از جریان یونی که وابسته به چگالی الکترون است، به همراه بهره کندوپاش و احتمال جذب مولکول‌های گاز تخمین زده شد و بر اساس آن، ابعاد بهینه پمپ یونی که بهترین سرعت پمپاژ را داشته باشد به دست آمد. محاسبات و شبیه سازی‌ها نشان داد که برای ولتاژ ۳۶۰۰ ولت و میدان مغناطیسی ۵۰/۰ میلی‌متر و فاصله آند و کاتد برابر با ۷ میلی‌متر می‌توان بیشترین سرعت پمپاژ را انتظار داشت. سپس فرایند ساخت پمپ یونی بر اساس داده‌های انتخاب شده از شبیه‌سازی و با انتخاب مواد مناسب و همچنین با تمیزکاری و پخت مناسب انجام گرفت. در پایان پس از انجام آزمایش‌های صورت گرفته، داده‌های شبیه‌سازی با داده‌های تجربی مقایسه گردید.

واژه‌های کلیدی: پمپ یونی، بهره کندوپاش، نرم‌افزار شبیه‌سازی کامسول، پلاسمای سیمی

انواع مختلف شتاب دهنده‌ها که عموماً نگهداری فشار در آنها در بازه کوچکی نزدیک  $10^{-9}$  تور اهمیت دارد، استفاده می‌شود. به عنوان مثال در طراحی مفهومی شتاب دهنده ملی ایران (ILSF) حدود ۱۰۰۰ عدد از این نوع پمپ مورد نیاز است. برای اولین بار پنینگ<sup>۳</sup> پدیده اسپاپر شدن کاتد به دلیل بمباران سطح کاتد توسط یون‌های مثبت را مشاهده و به عنوان تجزیه کاتدی<sup>۴</sup>

### ۱. مقدمه

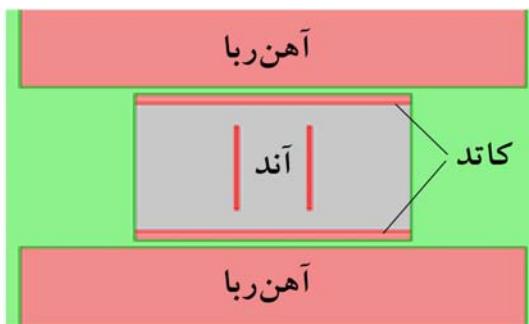
پمپ کندوپاش یونی<sup>۱</sup> یا به اختصار SIP که معمولاً به اختصار پمپ یونی خوانده می‌شود معمول‌ترین پمپ مورد استفاده در خلاً بسیار بالا<sup>۲</sup> است و به دلیل کاربری ساده، نداشتن قطعه متحرک، کم حجم بودن، قیمت مناسب و عاری بودن از آلودگی روغنی به طور گسترده‌ای در فیزیک انرژی بالا و به خصوص

<sup>۳</sup>. Penning

<sup>۴</sup>. Cathode disintegration

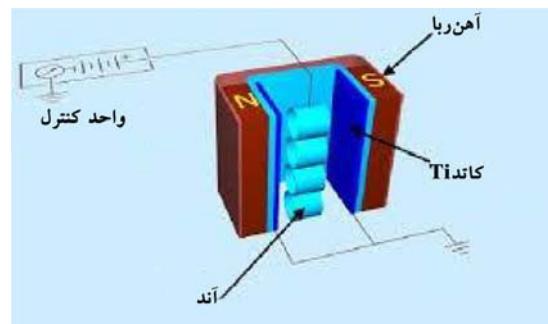
۱. Sputter Ion Pump

۲. Ultra High Vacuum



شکل ۲. نمایی دو بعدی از پمپ یونی که در شبیه سازی استفاده می شود.

از این نرم افزار به دست آمده که در شکل ۴ نشان داده شده است. همان طور که دیده می شود میدان های مغناطیسی باید هم راستا با محور مرکزی استوانه باشند، در غیر این صورت همان طور که در بخش بعدی خواهیم دید عدم هم راستایی باعث کاهش سرعت پمپاژ خواهد شد.



شکل ۱. نمایی سه بعدی از مولفه های پمپ کندوپاش یونی.

گزارش کرد [۱]. همان طور که در شکل ۱ نشان داده شده است، پمپ یونی شامل یک آند استوانه ای است (که به آن سلول پنینگ هم می گویند) و دو صفحه کاتد تیتانیومی در دو طرف آن و عمود بر محور استوانه قرار دارد و کل مجموعه تحت میدان مغناطیسی هم محور با محور استوانه است. با برقراری میدان الکتریکی بین دو الکترود، مولکول های هوا یونیزه شده و به سمت کاتد فعال هدایت می شوند تا پس از کندوپاش شدن در نهایت دفن شوند و باعث کاهش فشار درون محفظه گردد. میدان مغناطیسی نیز سبب افزایش یونش می گردد [۲].

## ۲. روش کار

سرعت پمپ یونی به پارامترهای زیادی از جمله قطر و ارتفاع آند، فاصله بین آند و کاتد، ولتاژ اعمالی و میدان مغناطیسی اعمال شده بستگی دارد. در بهینه سازی ابعاد سلول های پنینگ برای به دست آوردن بیشترین سرعت پمپاژ، در ابتدا توزیع پتانسیل الکتریکی و میدان مغناطیسی در فضای بین آند و کاتد به صورت دو بعدی و سه بعدی محاسبه شد و سپس چگالی الکترونی در آند به روش المان محدود شبیه سازی گردید. طرح وارهای دو از بعدی سیستم شبیه سازی شده پمپ یونی در شکل ۲ نشان داده شده است.

در گام اول توزیع پتانسیل الکتریکی بین دو الکترود با استفاده از نرم افزار کامسول<sup>۱</sup> محاسبه گردید که در شکل ۳ نشان داده شده است. در این شکل، ولتاژ آند برابر با  $+5kV$  و کاتد ولتاژ صفر دارد. همچنین توزیع میدان مغناطیسی نیز با استفاده

**۳. سرعت پمپاژ و شبیه سازی چگالی الکترون**  
در فضای بین آند و کاتد، به الکترون ها نیروهای ترکیبی الکتریکی و مغناطیسی وارد می شود تا در مسیرهای مارپیچی طولانی تری حرکت کنند. یون های گاز نیز که از برخورد گاز با الکترون ها حاصل می شوند، به سمت کاتد شتاب می گیرند و سبب کندوپاش ماده کاتد می شوند. سپس ماده کاتد با یک احتمالی روی سطوح داخلی دفن می گردد و معمولاً با تشکیل عناصر پایدار با مولکول های هوا عمل پمپاژ انجام می گیرد. بنابراین سرعت پمپاژ طبق رابطه (۱) با تعداد یون های ایجاد شده درون سلول متناسب خواهد بود.

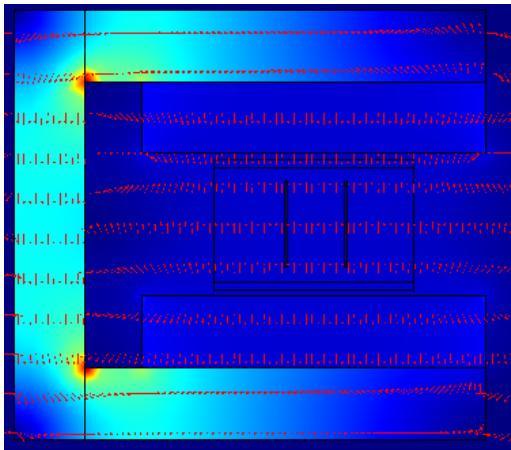
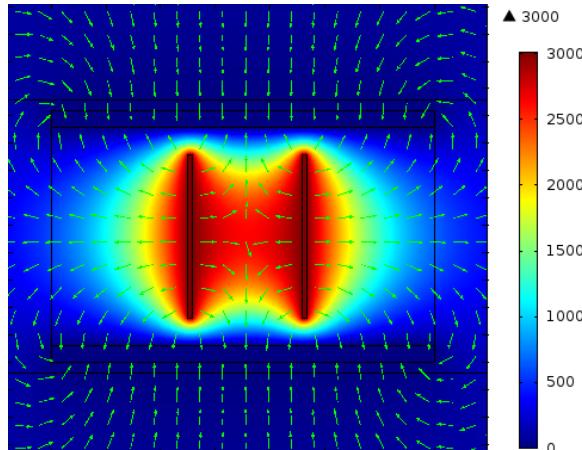
$$(1) \quad S = C \sum k N_i \eta(E, \theta) P(r),$$

در رابطه فوق  $S$  سرعت پمپاژ و واحد آن لیتر بر ثانیه و  $N_i$  تعداد یون هایی است که به سطح کاتد برخورد می کنند،  $\eta(E, \theta)$  بازده کندوپاش یون ها در سطح تیتانیوم است، ( $r$ ) احتمال دفن تیتانیوم روی سطح آند می باشد، ضریب  $C$  اثر هدایت<sup>۲</sup> مولکول ها در فضای بین آند و کاتد است که توسط هارتویگ<sup>۱</sup> محاسبه گردیده [۳] و ضریب  $k$  فاکتور تصحیح در

۲. Conductance

۱. Hartwig

۱. COMSOL Multiphysics

شکل ۴. توزیع میدان مغناطیسی وقتی  $B=0.08$  تسلا است.

شکل ۳. توزیع پتانسیل الکتریکی مربوط به یک سلوول پینگ.

جدول ۱. جدول الگوهای برخورد و واکنش‌های بین الکترون و آرگون.

E	B	A	$\Delta E(eV)$	نوع واکنش	فرمول
۰,۴۱	۰,۹۳	۱,۹۹E-۱۴	۰	پراکندگی کشسان	$e + Ar \rightarrow e + Ar$
۱۸,۱	۰,۶۲	۸,۷۷E-۱۵	۱۱,۵	برانگیختگی	$e + Ar \rightarrow e + Ar^*$
۲۴,۷	۰,۴۹	۲,۱۵E-۱۴	۱۵,۸	یونش	$e + Ar \rightarrow 2e + Ar^+$

ختنی ( $1/m^3$ ) می‌باشد. در جدول ۱ واکنش بین مولکول‌های گاز آرگون و الکترون‌های آزاد آورده شده است.

احتمال برهم‌کنش را به شکل تابع توزیع ماکسول فرض کردیم و مقدار آن از داده‌های سطح مقطع برهم‌کنش برای هر واکنش مطابق با جدول فوق به دست می‌آید:

$$k_j = AT_e^B \exp\left(\frac{-E}{T_e}\right). \quad (5)$$

در این رابطه A و B ضرایب ثابت، E و  $T_e$  به ترتیب انرژی و دمای الکترون‌ها بر حسب الکترون و لوت می‌باشند. نتیجه شبیه‌سازی چگالی الکtron با نرم‌افزار کامسول به دست آمد و بازه زمانی مورد استفاده برای حل پلاسمای پیش‌نیازی باید به نرم‌افزار داده شود که چگالی یون با چگالی الکترون برابر شود (شکل ۵).

همان طور که از شکل ۵ دیده می‌شود چگالی الکترون در مرکز بیشترین مقدار را دارد. همچنین تئوری فضای تاریک آند و فضای تاریک کاتد در مفاهیم پلاسمای سرد را می‌توان در شکل ۶ و ۷ مشاهده کرد.

جريان آند است [۴]. با استفاده از روش المان محدود و با کمک گیری از توزیع میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی که در شبیه‌سازی‌های بالا به دست آورده شد، پلاسمای سرد درون آن را بررسی کرده و چگالی الکترون و چگالی یون را به دست می‌آوریم. معادلاتی که برای یافتن چگالی الکترون به کار می‌بریم عبارتند از [۵]:

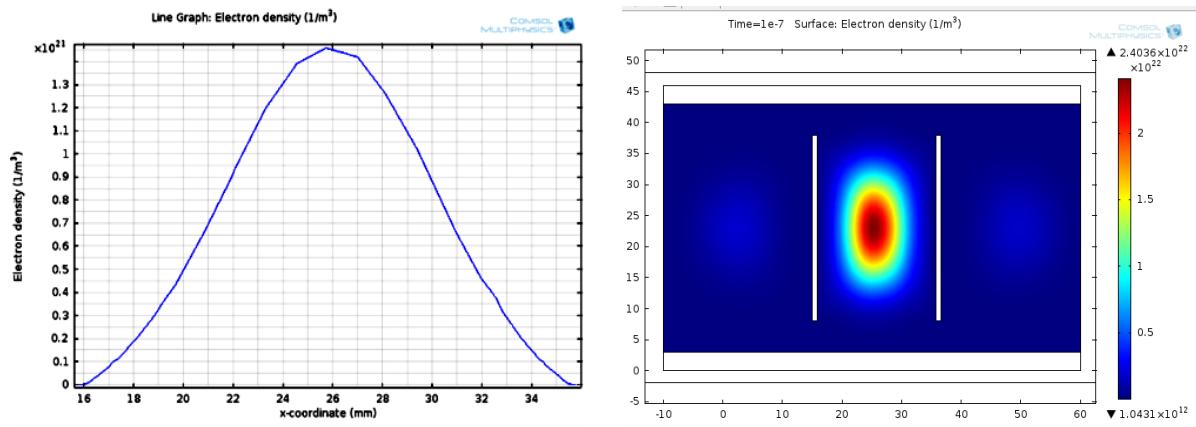
$$\frac{\partial}{\partial t}(n_e) + \nabla \cdot \Gamma_e = R_e, \quad (2)$$

$$\Gamma_e = -(\mu_e \cdot E) n_e - D_e \cdot \nabla n_e. \quad (3)$$

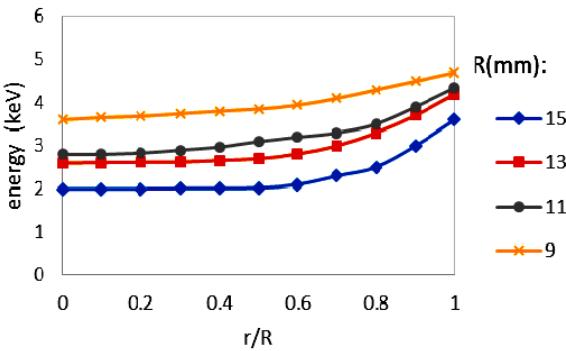
در این روابط  $n_e$  چگالی الکترون ( $1/m^3$ )،  $R_e$  نرخ برهم‌کنش الکترون ( $1/m^3 s$ )،  $\mu_e$  گذردهی الکتریکی الکترون،  $E$  میدان الکتریکی و  $D_e$  ضریب پخش الکترون همگی در یکای SI می‌باشند. منبع الکترون یا مجموع نرخ برهم‌کنش‌های الکترون به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$R_e = \sum_{i=1}^M x_i k_j N_n n_e. \quad (4)$$

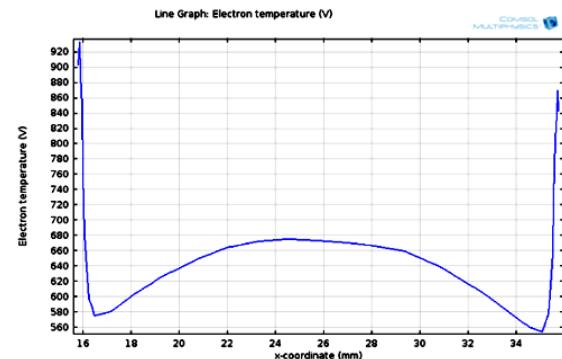
در این روابط  $x_j$  کسر مولی نوع هدف برای واکنش  $j$ ،  $k_j$  احتمال برهم‌کنش برای واکنش  $j$  ( $m^3/s$ )،  $N_n$  چگالی ذرات



شکل ۶. نمودار چگالی و دمای الکترون روی خط مورد نظر در شکل ۵.  
میدان مغناطیسی  $8 \text{ Tesla}$  و  $G = v/mm$  و  $R = 8 \text{ mm}$



شکل ۸ نمودار انرژی یون‌های برخورده به سطح کاتد در ولتاژ  $3600 \text{ Volt}$  و  
میدان مغناطیسی  $8 \text{ Tesla}$ .



شکل ۷. نمودار دمای الکترون روی خط مورد نظر در شکل ۲.

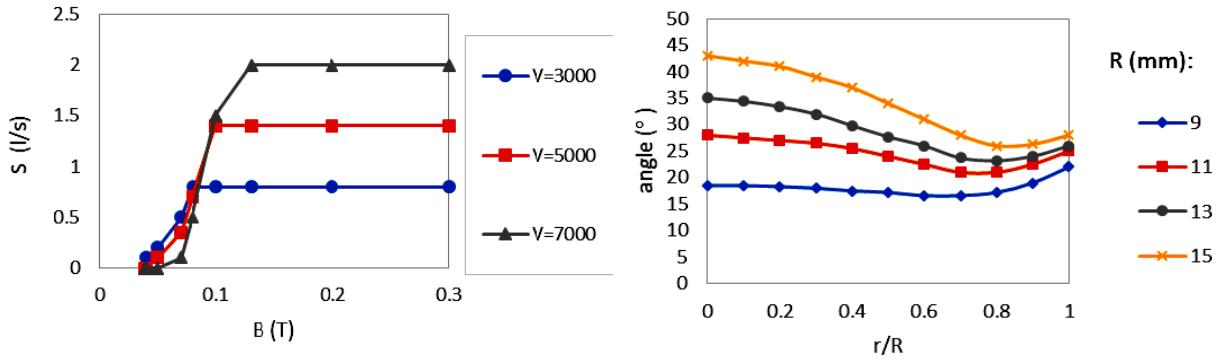
$$\eta_{E, \theta} = \eta_n(E) \cos^{-f}(\theta). \quad (6)$$

در اینجا  $\eta_n(E)$  تعداد یون‌هایی است که انرژی  $E$  دارند و  $n$  نشان دهنده برخورد عمودی و پارامتر  $f$  مربوط به جنس گاز و سطح کاتد است که برای برخورد آرگون با تیتانیوم برابر  $1/5$  می‌باشد [۴].

سرعت پمپاژ برای پارامترهای مختلف بررسی شد. در شکل ۱۰ نمودار سرعت پمپاژ بر حسب اندازه میدان مغناطیسی و در ولتاژهای مختلف رسم شده است و نشان می‌دهد که با افزایش میدان مغناطیسی یونش بیشتری در سلول ایجاد خواهد شد و سرعت پمپاژ افزایش می‌یابد اما پس از یک مقدار مشخص، سرعت پمپاژ ثابت می‌ماند [۷]. همچنین واضح است که هرچه ولتاژ آند بالاتر باشد سرعت

برای به دست آوردن بهره کندوپاش، باید در ابتدا توزیع انرژی و زاویه یون‌ها روی سطح کاتد به دست آیند، باید توزیع انرژی و زاویه یون‌ها روی سطح کاتد را بدانیم. با استفاده از نتایج شبیه‌سازی، نمودار انرژی یون بر حسب مکان برخورد  $r$  به صورت شکل ۸ به دست می‌آید. همان طور که از شکل ۸ و ۹ دیده می‌شود، یون‌هایی که در مکان‌های نزدیک  $R$  (شعاع آند) به سطح کاتد برخورد می‌کنند، انرژی بالاتر و زاویه کمتری نسبت به خط عمود بر سطح کاتد دارند که این موضوع با مطالعات تئوری کاملاً تطابق دارد [۴، ۵].

با محاسبه این دو پارامتر، ما می‌توانیم بهره کندوپاش را در تمام نقاط سطح کاتد با استفاده از رابطه زیر محاسبه کنیم [۶]:



شکل ۹. نمودار سرعت پمپاژ بر حسب میدان مغناطیسی و در ولتاژهای مختلف در فشار  $Torr^{-7}$  و با  $G = 7\text{ mm}$  و  $R = 8\text{ mm}$  و میدان مغناطیسی  $Torr^{-10}$  و سطح کاتد در  $3600\text{ V}$  ولت.

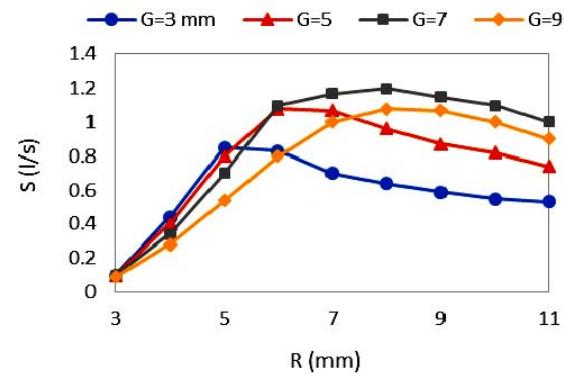
#### ۴. ساخت پمپ کندوپاش یونی

با استفاده از شبیه‌سازی‌هایی که در بالا انجام شد، داده‌های اولیه و اصلی برای ساخت پمپ کندوپاش یونی به دست آمد. با توجه به اینکه محیط داخل پمپ عملاً در شرایط UHV قرار دارد، انتخاب و تهیّه مواد با کیفیت مناسب و همچنین انتخاب مناسب فرایند تغییرکاری و پخت اهمیت بالایی دارد. پمپ باید بتواند دمای  $250^\circ$  تا  $450^\circ$  درجه را به راحتی تحمل کند. همچنین تمام بدن پمپ باید بتواند میدان مغناطیسی را به راحتی از خود عبور دهد. به همین منظور کلیه سطوح داخلی بدن پمپ و آند از جنس استیل ضدزنگ  $316L$  و کاتد یک ورقه تیتانیوم  $99.9\%$  می‌باشد.

تمامی قطعات به دقیقیت با محلول سود سوزآور و تری کلرواتان و با اسید نیتریک و طی شرایط خاص شسته شد. سپس به منظور کاهش واجدب حرارتی، پمپ ساخته شده تا دمای حدود  $250^\circ$  درجه سانتیگراد و در فشار  $10^{-6}$  لیتر پخت گردید. شکل ۱۲ پمپ ساخته شده و شکل ۱۳ اتصال سلول‌های پینینگ و صفحات کاتد به همراه عایق بین آنها که همگی درون پمپ قرار می‌گیرد را نشان می‌دهند.

#### ۵. نتایج

پس از انجام آزمایش‌های صورت گرفته روی پمپ یونی ساخته شده، این پمپ توانست حدود ۸ لیتر هوا را در مدت حدود ۴ ساعت از فشار  $Torr^{-4}$  تا  $Torr^{-10}$  تخلیه کند.



شکل ۱۱. سرعت پمپاژ بر حسب مقادیر مختلف شعاع و در فواصل مختلف بین آند و کاتد، در فشار  $Torr^{-7}$  و میدان مغناطیسی  $Torr^{-10}$  و ولتاژ  $3600\text{ V}$  ولت.

پمپاژ نیز افزایش خواهد یافت.

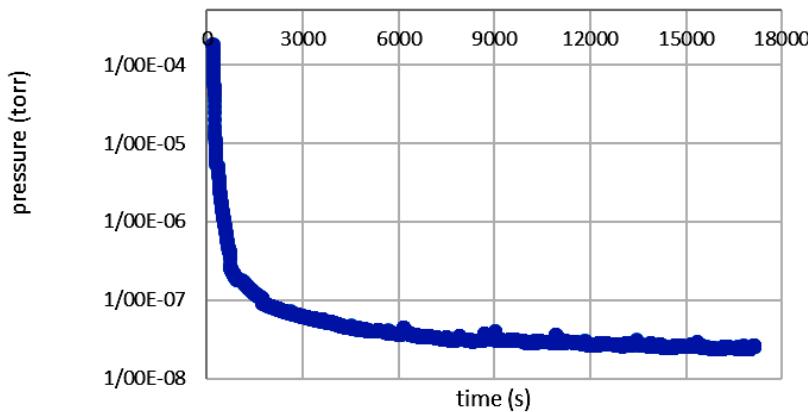
در شکل ۱۱ نمودار سرعت پمپاژ بر حسب شعاع آند و در فواصل مختلف بین آند و کاتد ( $G$ ) رسم شده است و نشان می‌دهد با افزایش  $G$  به شعاع بیشتری نیاز داریم تا سرعت پمپاژ بیشینه باشد. از این رو، برای ولتاژ آند  $3600\text{ V}$  ولت و میدان مغناطیسی  $Torr^{-10}$  تخلیه (به دلیل محدودیت ساخت و تهیّه در آزمایشگاه)، سلول آند با شعاع  $8\text{ mm}$  می‌باشد و فاصله آند تا کاتد برابر با  $7\text{ mm}$  می‌باشد. البته ممکن است حالت‌های بهینه دیگری نیز وجود داشته باشد که می‌توان پس از ساخت و انجام آزمایش‌های مختلف روی آنها، بهترین حالت ممکن را به دست آورد.



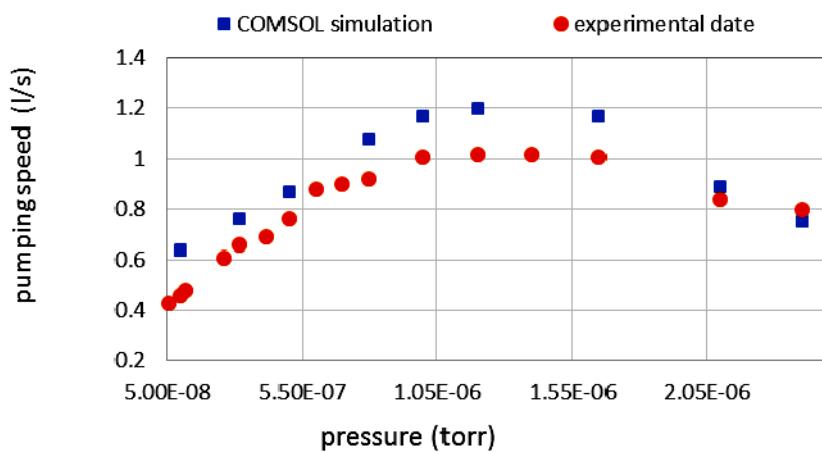
شکل ۱۳. اتصال سلول‌ها پینگ و صفحات کاتد به یکدیگر.



شکل ۱۲. پمپ یونی ساخته شده در شتاب دهنده ملی ایران.



شکل ۱۴. نمودار فشار بر حسب زمان در پمپ یونی ساخته شده.



شکل ۱۵. نمودار سرعت پمپاژ بر واحد سلول آند بر حسب فشار و مقایسه بین شبیه‌سازی و داده تجربی، در میدان مغناطیسی  $0,08$  تسل، ولتاژ  $3600$  ولت،  
 $G = \vee \text{ mm}$  و  $R = \wedge \text{ mm}$

افزایش جریان یون هاست. اما با افزایش تدریجی فشار و عبور از یک فشار خاص، به عنوان مثال بالاتر از  $Torr^{+10}$ ، تجمع الکترون ها در وسط سلول آند مطابق با شکل ۲ باعث ایجاد میدان الکتریکی در جهت کاهش میدان الکتریکی اصلی خواهد گردید و موجب می شود که یون ها به طور متوسط انرژی کمتری دریافت کرده و میزان کندوپاش در سطح کاتد کاهش یابد. بنابراین پس از آن فشار مشخص، سرعت پمپاژ کاهش خواهد یافت. همان طور که در شکل دیده می شود این شبیه سازی می تواند تغییرات سرعت پمپاژ بر حسب فشار را به خوبی نشان دهد.

این نتایج نشان داد که می توان از این شبیه سازی که توسط نرم افزار کامسول ایجاد گردید در پمپ یونی به خوبی بهره گرفت.

شبیه منفی نمودار فشار- زمان در شکل ۱۴ نشان می دهد که با این پمپ می توان به فشارهای کمتر نیز دست یافت اما وجود الاستومرها باعث می شود نرخ واجدب حرارتی بالا رفته و مانع از پایین آمدن فشار شود.

در شکل ۱۵ نمودار سرعت پمپاژ یک سلول پنینگ بر حسب فشار نشان داده است که در آن محاسبات شبیه سازی، با نموداری که از آزمایش روی پمپ یونی ساخته شده به دست آمده، مقایسه شده است.

همان طور که از شکل ۱۵ پیداست، در نمودار سرعت پمپاژ بر حسب فشار، با افزایش فشار در ابتدا سرعت پمپاژ افزایش می یابد ولی پس از یک محدوده فشار خاص، سرعت پمپاژ کاهش می یابد.

افزایش سرعت پمپاژ بر حسب فشار در ابتدای نمودار به دلیل زیاد شدن مولکول های محبوس در محفظه و به عبارتی

## مراجع

5. H Hartwig and J S Kouptsidis, “A new approach for computing diode sputter-ion pump characteristics”, *Journal of Vacuum Science and Technology* 11.6 (1974) 1154.
6. Y Suetsugu and M Nakagawa, “An improved empirical formula for pumping speeds of ion pumps in the high magnetic field mode”, *Vacuum* 42.12 (1991) 761.
7. Lieberman, A Michael, and J Alan, Lichtenberg. *Principles of plasma discharges and materials processing*. John Wiley & Sons, (2005).
1. Frans, Michel Penning, “Coating by cathode disintegration”, U.S. Patent. 2,146,025. 7 Feb. (1939).
2. M Audi, and M De Simon, “Ion pumps”, *Vacuum* 37.8-9 (1987) 629.
3. W Schuurman, “On the theory of electrical characteristics of a penning discharge at low magnetic field”, *Physica* 43.4 (1969) 513.
4. M D Malev, ”Gas absorption and outgassing of metals”, *Vacuum* 23.2 (1973) 43.